

日本包装学会第22回年次大会概要

1. 日程

期日：平成25年7月9日(火)、10日(水)

会場：東京大学 弥生講堂

(東京都文京区弥生 1-1-1 東京大学農学部内、地下鉄南北線「東大前」駅下車 徒歩1分)

2. 講演内容

- ・包装学に関わる口頭研究発表(7/9~7/10)、ポスターセッション(7/9)
(包装・加工、設計、安全、環境、輸送包装、材料、機能性材料・バリア材料)

- ・国際包装セミナー (IPS'13 (同時通訳)) (7/9)

「Research & Development of Transport Packaging in China」

Jiangnan University Dr. Lixin Lu

「Research & Development of Transport Packaging in Thailand」

Kasetsart University Dr. Vanee

Chonhenchob

「Research & Development of Transport Packaging in Korea」 Yongin Songdam University

Dr. Joon-Sub Shin

「Research and Development of Transport Packaging in Japan」

Kobe University Prof, Dr. Katsuhiko Saito

- ・パネルディスカッション

- ・日本包装学会賞・論文賞講演 (7/10)
- ・包装関連機器・製品展示 (7/9、一部 7/10 まで展示継続)
- ・交流会 (7/9)

3. 参加費

日本包装学会正会員・維持会員 15000 円 (12000 円)、学生会員 1000 円 (1000 円)、
会員外 22000 円 (19000 円)、学生非会員 3000 円

*交流会なしの場合は括弧内の金額。

4. 問合せ先

日本包装学会 第22回年次大会事務局

〒169-0073 東京都新宿区百人町 1-20-3 バラードハイム 703

TEL 03-5337-8717, FAX 03-5337-8718

E-mail: office@spsti.jp, 学会ホームページ: <http://www.spsti.jp/>